

[19] Patents Registry
The Hong Kong Special Administrative Region
香港特別行政區
專利註冊處

[11] 1005215 A
GB 2284302 B

[12] **STANDARD PATENT SPECIFICATION**
標準專利說明書

[21] Application No. 申請編號
98104236.9

[51] Int.Cl.⁶ H01L

[22] Date of filing 提交日期
15.05.1998

[30] Priority 優先權 26.11.1993 JP 05319261 18.02.1994 JP 06043336 [45] Publication of the grant of the patent 批予專利的發表日期 24.12.1998 GB Application No. & Date 聯合王國專利申請編號及日期 GB 9423244.4 17.11.1994 GB Publication No. 聯合王國專利發表編號 GB 2284302 Publication date of GB grant of the patent 批予聯合王國專利的發表日期 26.11.1997	[73] Proprietor 專利所有人 TOSHIBA AUTOMATION CO LTD, 14-33, Higashi-kashiwagaya, 5-chome, Ebina-shi, Kanagawa, Japan 東芝自動化株式會社，日本 [72] Inventor 發明人 ARIYE, MAKOTO TAKEDA, YASUSHI KAWABE, KATSUYOSHI [74] Agent and / or address for service 代理人及/或送達地址 China Patent Agent (H.K.) Ltd., 22/FI., Great Eagle Centre, 23, Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 中國專利代理(香港)有限公司，香港灣仔港灣道 23 號鷹君中心 22 樓
--	--

[54] PELLET BONDING APPARATUS 片粒狀物連結裝置